

捷邦精密科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年09月01日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络文字互动
上市公司接待人员姓名	总经理 江怀海 董事会秘书、副总经理 李统龙 财务总监 潘昕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、净利润同比下滑，主要因研发费用、管理费用及存货跌价准备增加，未来如何平衡扩张与盈利？</p> <p>答:尊敬的投资者您好。公司将持续关注费用控制，优化资源配置，提升运营效率，同时注重研发投入以保持技术领先和市场竞争能力。未来，公司仍会对代表行业发展趋势，代表客户真实需求的业务持续加大投入，同时将通过精细化管理和提高投入产出比，实现可持续发展，以实现扩张及盈利的平衡。感谢您的关注。</p> <p>2、公司北美大客户订单，中美贸易摩擦会影响订单稳定性吗？公司海外布局进展如何？</p> <p>答:尊敬的投资者您好。公司目前生产经营有序推进，在中美谈判的背景下，中美贸易摩擦未对公司订单的稳定性造成影响，公</p>

司也将持续关注国际宏观局势，在海外客户服务、海外产能布局及国内客户拓展等方面做好平衡。有关公司海外布局方面，公司目前在越南设有生产基地，在美国、中国香港、新加坡等地设有子公司进行贸易及客户对接。感谢您的关注。

3、半年报显示公司的研发费用占营业收入的8.71%，在研发方面近期有什么实质进展吗？

答:尊敬的投资者您好。公司研发费用增长的原因主要系公司新并购赛诺高德并表及新孵化项目等加大研发投入所致，目前公司研发项目均顺利推进中。感谢您的关注。

4、2025年上半年研发费用同比增长43.06%，管理费用同比增长39.25%，财务费用同比增长211.42%。请说明各项费用增长主因？未来是否有压缩空间？

答:尊敬的投资者您好。公司研发费用增长的原因主要系公司新并购赛诺高德并表及新孵化项目等加大研发投入所致；管理费用增长的主要原因系公司新并购赛诺高德并表及2024年实施的员工股权激励导致计提股份支付费用增加所致；财务费用增长的主要原因系公司并购支付现金及并购贷款利息支出增加，现金减少导致理财收益减少所致。公司将持续关注费用控制，优化资源配置，提升运营效率，以实现公司既定的战略目标。感谢您的关注。

5、销售毛利率同比提升1.51%，是否得益于高毛利新材料业务占比提升？毛利率的提升空间有多大？

答:尊敬的投资者您好。公司毛利率提升主要系赛诺高德纳入合并报表范围所致。随着赛诺高德产品良率及产能提升，预计公司毛利率仍有提升空间。同时，公司新材料业务毛利率对比上年同期亦有所提升。感谢您的关注。

6、尊敬的江总李总您好，想问一下，贵司在苹果17目前的vc散热模块是主供么？供货占比是多少？是否有预估利润？感谢。

答:尊敬的投资者您好。公司控股子公司赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码，并参与其2025年量产的新项目开发，关于赛诺高德量产情况，由于赛诺高德与客户签署了保密协议，具体项目信息暂不方便透露。在手机VC均热板蚀刻加工领域，

	<p>赛诺高德是国内参与最早、产能储备最大的企业之一，是该领域内的头部企业。感谢您的关注。</p> <p>7、赛诺高德收购后，VC均热板项目二季度仍处于量产爬坡期，当前良率是否达到行业平均水平？</p> <p>答:尊敬的投资者您好。赛诺高德重要客户的VC均热板项目目前已进入量产阶段，赛诺高德的产品良率及产能随着项目的逐步推进稳步增长，目前良率已达到年初公司与客户预期的水平。感谢您的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年09月01日</p>